檔 號:113/200502/

保存年限:5年

便簽 日期:中華民國113年3月22日 單位:推廣教育組

速別:普通件

訂

密等及解密條件或保密期限:

一、中華大學檢送113年度經濟部產業發展署「半導體國際連結創新賦能計畫-(數位)中華大學IC應用工程師核心實務學程」招生簡章。

二、文陳閱後存查並轉知本組同仁參閱。

1130 B 416

國立臺北大學



推廣教育組

1130503416

## 會辦單位:

÷

裝 ::

會辦單位	決行
	如擬
	放放
	會辦單位

訂 :

THE WAR

保存年限:

## 中華大學學校財團法人中華大學 函

機關地址:300110新竹市香山區東香里6鄰

五福路2段707號

承辦人:賴瓊惠 電話:03-5186895 傳真:03-5373771

受文者:國立臺北大學

發文日期:中華民國113年3月20日

發文字號:中華電子字第1130000916A號

速別:普通件

裝

訂

線

密等及解密條件或保密期限:

附件: 簡章(ATTCH1 A095G0000Q00000000 文稿1 0000916AA0C ATTCH1.pdf)

主旨:檢送113年度經濟部產業發展署「半導體國際連結創新賦能計畫-(數位)中華大學IC應用工程師核心實務學程」招生簡章1份,敬請惠予公告,並鼓勵待業青年(含應屆畢業生)有意投入智慧電子產業工作者踴躍報名,請查照。

## 說明:

- 一、「113年度經濟部產業發展署半導體國際連結創新賦能計畫-(數位)中華大學IC應用工程師核心實務學程」352小時培訓,113年6月24日開課,113年9月24日結訓,合作企業為「瑞昱半導體股份有限公司」,機會難得!僅招收20名學員!敬邀大學以上,不限科系之應屆畢業生、待業(或轉職)者,有意投入智慧電子產業,長期從事IC應用/產品驗證/FPGA晶片設計應用工作,踴躍報名。學員參訓須以結訓後直接就業為目標,無就業意願者請勿報名,詳見簡章。
- 二、本班適用勞動部產業新尖兵計畫,15-29歲待業青年(含應 屆畢業生)學費獎助與青年職前訓練學習獎勵金每月8000 元,詳見於勞動部計畫網站https://elite.taiwanjobs.gov.tw



國立臺北大學

第1頁,共2頁 線上簽核文件列印-第3頁/共4頁



三、課程相關訊息詳見中華大學電子系網址:https://el.chu.edu.tw/p/406-1026-17138,r17.php?Lang=zh-tw,線上報名網址:https://el.chu.edu.tw/p/423-1026-205.php?Lang=zh-tw,謹訂於113年3月27日至113年6月5日每週三晚上7點舉辦線上說明會(Teams),請由報名網頁進入,敬邀自由參加。

四、相關諮詢聯絡方式,請洽中華大學電子工程學系賴主任,Line: 0919971254, Email:chlai@g.chu.edu.tw。

正本:公私立大專校院

副本: 13/43/20- 10/36:02

校長 劉維琪

